目录

1 范围		1	3.3	单位	4
1.1	目的	1			
1.2	本标准适用范围	1	4 通用	需求	
1.3	CFX 与 Hermes 标准······	1	4.1	标准使用指南	4
			4.1.1	技术参考	4
2 适用	文件	2	4.1.2	应用参考	4
2.1	IPC	2	4.2	CFX 用户	4
2.2	ECMA 国际 ······	2	4.2.1	自动装配过程	4
2.3	ISO	2	4.2.2	企业内部的制造解决方案开发	5
2.4	SEMI ·····	2	4.2.3	MES 解决方案	5
			4.3	软件开发环境	5
3 术语	与定义	2	4.4	CFX 支持声明	5
3.1	术语定义	2			
3.1.1	活动	2	5 CFX 结构概述 ······ 5		5
3.1.2	元件	2	5.1	主传输层: AMQP v1.0 ······	5
3.1.3	仪表盘	2	5.1.1	CFX 消息信道 ······	6
3.1.4	数据完整性	2	5.1.2	信道配置	7
3.1.5	端点	2	5.1.3	CFX 消息类型	7
3.1.6	工厂资源	2	5.2	编码: JSON	7
3.1.7	轨道	2	5.2.1	JSON 数据类型	7
3.1.8	锁定	3	5.3	CFX 定义的内容	8
3.1.9	物料载具	3	5.4	CFX 关键参数	8
3.1.10	物料链	3	5.4.1	端点标识 (CFX Handle) ······	8
3.1.11	物料位置	3	5.4.2	事务 ID ······	8
3.1.12	物料包	3	5.5	CFX 消息信封 ······	8
3.1.13	物料追溯	3	5.6	操作方信息	9
3.1.14	物料	3	5.7	CFX 端点配置	9
3.1.15	操作员	3	5.7.1	特定的 CFX 端点配置地址	10
3.1.16	过程端点(站点)				
3.1.17	生产单元	3	6 CFX	操作建模	11
3.1.18	程序	3	6.1	设备状态模型	11
3.1.19	根节点	3	6.2	站点故障事件模型	13
3.1.20	上料设置	3	6.3	生产单元体系架构	13
3.1.21	状态 (生产状态)	3	6.4	生产站点过程模型	13
3.1.22	站点(过程端点)	3			
3.1.23	分区	3	7 CFX	主题和动态结构体	15
3.1.24	子部件	3	7.1	CFX 主题层次结构	
3.1.25	故障征兆		7.1.1	CFX 主题支持申明 ······	
3.1.26	工具		7.2	CFX 消息名称 ······	
3.1.27	事务型端点		7.3	CFX 结构体 ·······	
3.2	缩略语		7.4	CFX 动态结构体	

8 CFX	【 消息 17	图 6-3	拼板印制板 15
8.1	根级别消息 17	图 6-4	拼板上的 CFX 生产单元位置识别 15
8.2	CFX.InformationSystem (Level 1) ······· 17	图 6-5	CFX 生产站点过程模型 15
8.2.1	CFX.InformationSystem. ProductionScheduling	图 8-1	CFX 站点连接示例消息流 ······ 25
	(Level 2) 17	图 8-2	CFX 站点状态转换示例消息流 ······· 26
8.2.2	CFX.InformationSystem.UnitValidation	图 8-3	CFX 站点处理示例消息流 ····· 27
	(Level 2) · · · · 18		表
8.2.3	CFX. Information System Work Order Management	表 5-1	CFX 消息类型 ····· 7
	(Level 2)	表 5-2	CFX 消息信封 9
8.3	CFX.Materials (Level 1) ····· 18	表 6-1	站点故障事件模型 13
8.3.1	CFX.Materials.Management (Level 2) ··· 18	表 8-1	CFX.Root 消息列表 ····· 17
8.3.2	CFX.Materials.Storage (Level 2) ····· 19	表 8-2	CFX. Information System. Production Scheduling
8.3.3	CFX.Materials.Transport (Level 2) ······ 19		消息列表
8.4	CFX.Production (Level 1) 20	表 8-3	CFX.InformationSystem.UnitValidation
8.4.1	CFX.Production.Application (Level 2) ··· 21		消息列表
8.4.2	CFX.Production.Assembly (Level 2)······ 21	表 8-4	CFX. Information System Work Order Management
8.4.3	CFX.Production.Processing (Level 2) ····· 22		消息列表
8.4.4	CFX.ProductionTestAndInspection	表 8-5	CFX.Materials.Management 消息列表 ····· 18
	(Level 2)	表 8-6	CFX.Materials.Management.MSDManagement
8.5	CFX.ResourcePerformance (Level 1) ······ 23		消息列表
8.5.1	CFX.ResourcePerformance.PressInsertion	表 8-7	CFX.Materials.Storage 消息列表 ······ 19
	(Level 2) · · · · 23	表 8-8	CFX.Materials.Transport 消息列表 ······ 19
8.5.2	CFX. Resource Performance. SMTP lacement	表 8-9	CFX.Production 消息列表 ······ 20
	(Level 2) 24	表 8-10	CFX.Production.Application 消息列表 ······ 21
8.5.3	CFX.ResourcePerformance.SolderPastePrinting	表 8-11	CFX.Production.Application.Solder
	(Level 2) 24		消息列表 21
8.5.4	CFX.ResourcePerformance.THTPlacement	表 8-12	CFX.Production.Assembly 消息列表 ····· 21
	(Level 2) 24	表 8-13	CFX.Production.Assembly.PressInsertion
8.6	CFX.Sensor (Level 1) 24		消息列表 21
8.6.1	CFX.Sensor.Identification (Level 2) ······ 25	表 8-14	CFX.Production.Processing 消息列表 22
8.7	CFX 消息流 ······ 25	表 8-15	CFX.Production.TestAndInspection
8.7.1	生产端点(站点)连接25		消息列表 22
8.7.2	站点状态转换 26	表 8-16	CFX.Resource.Performance 消息列表 ····· 23
8.7.3	站点处理 27	表 8-17	CFX. Resource Performance. Press Insertion
			消息列表 23
9 CFX 技术参考 ······ 28		表 8-18	CFX. Resource Performance. SMTP lacement
			消息列表 24
	图	表 8-19	CFX ResourcePerformance.SolderPastePrinting
图 5-1	CFX 端点间的不同信道 ····· 6		消息列表 24
图 5-2	CFX 事务 ID ····· 8	表 8-20	CFX.ResourcePerformance.THTPlacement
图 6-1	SEMI E10 设备状态模型 ······ 11		消息列表 24
图 6-2	分组生产单元示例 14	表 8-21	CFX.Sensor.Identification 消息列表 ······· 25